



2024年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年8月10日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2023年8月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	391,746	17.3	82,433	29.9	83,046	29.4	64,312	27.0
2023年3月期第1四半期	473,654	4.8	117,519	17.1	117,692	17.5	88,095	12.2

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 99,364百万円 (18.9%) 2023年3月期第1四半期 83,582百万円 (24.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	137.46	136.99
2023年3月期第1四半期	188.53	187.66

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第1四半期	2,179,057	1,539,057	69.9
2023年3月期	2,311,594	1,599,524	68.7

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 1,523,569百万円 2023年3月期 1,587,595百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		857.00		854.00	1,711.00
2024年3月期					
2024年3月期(予想)		128.00		192.00	320.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

- 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2023年3月期については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2024年3月期(予想)については、当該株式分割後の数値を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2024年3月期(予想)の年間配当金は、960円となります。
- 2023年3月期の期末配当金854円には、創立60周年記念配当200円を含んでおります。

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	790,000	33.2	161,000	54.0	162,000	54.1	120,000	55.1	256.75
通期	1,700,000	23.0	393,000	36.4	395,000	36.8	300,000	36.4	642.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」8ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期1Q	471,632,733 株	2023年3月期	471,632,733 株
期末自己株式数	2024年3月期1Q	4,757,262 株	2023年3月期	3,272,016 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期1Q	467,872,195 株	2023年3月期1Q	467,269,861 株

(注)1. 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

2. 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2024年3月期1Q 1,502,406株、2023年3月期 1,502,637株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2023年8月10日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) キャッシュ・フローに関する説明	2
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、資源・エネルギー価格の高騰は緩和傾向にあったものの、前連結会計年度から引き続き諸物価が上昇し、また、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げによる円安水準が継続する状況にありました。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、過去数年にわたって増加していた半導体製造装置向けの設備投資は一時的な調整局面を迎えました。しかしながら、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的には半導体製造装置市場はさらなる成長が見込まれております。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間においては、PCやスマートフォン等の最終製品の需要の一巡や半導体メモリの在庫の調整に伴い、半導体メモリメーカーにおける生産の抑制及び設備投資の調整がおこなわれました。先端ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資についても、メモリ向け同様、一時的な調整局面にありましたが、車載や産業用途向け設備投資は、社会のデジタル化を背景に、前連結会計年度に引き続き堅調に推移しました。

この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,917億4千6百万円(前年同期比17.3%減)、営業利益824億3千3百万円(前年同期比29.9%減)、経常利益830億4千6百万円(前年同期比29.4%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は643億1千2百万円(前年同期比27.0%減)となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間から、報告セグメントを「半導体製造装置」の単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,895億5百万円減少し、1兆5,514億5千4百万円となりました。主な内容は、未収消費税等の減少976億4千2百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少960億6千2百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から345億8千3百万円増加し、2,936億7千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から6億3百万円増加し、291億6千3百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から217億8千1百万円増加し、3,047億6千7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から1,325億3千7百万円減少し、2兆1,790億5千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ733億1千9百万円減少し、5,565億7千4百万円となりました。主として、未払法人税等の減少422億5千万円、賞与引当金の減少299億7千2百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ12億5千万円増加し、834億2千5百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ604億6千7百万円減少し、1兆5,390億5千7百万円となりました。主として、前期の期末配当1,337億5千4百万円の実施による減少、親会社株主に帰属する四半期純利益643億1千2百万円を計上したことによる増加によるものであります。この結果、自己資本比率は69.9%となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ721億9千7百万円減少し、4,002億7千4百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資7億5千5百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ720億7千万円減少し、4,010億2千9百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ557億4千3百万円増加の1,257億3千1百万円の収入となりました。主な要因につきましては、売上債権及び契約資産の減少1,037億6千3百万円、未収消費税等の減少977億9千4百万円、税金等調整前四半期純利益830億1千4百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額625億5千万円、棚卸資産の増加554億1千1百万円、賞与引当金の減少305億7千万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出336億6千4百万円により、前年同期の166億6千7百万円の支出に対し369億4千2百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,337億5千4百万円、自己株式の取得による支出297億9千6百万円により、前年同期の1,191億5千万円の支出に対し1,641億7千2百万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,987	125,731
税金等調整前四半期純利益	117,642	83,014
減価償却費	9,724	10,604
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	16,837	103,763
棚卸資産の増減額(△は増加)	△75,364	△55,411
仕入債務の増減額(△は減少)	△10,656	△27,124
その他	11,804	10,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,667	△36,942
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△66	△83
その他(固定資産の取得等)	△16,601	△36,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	△119,150	△164,172
自己株式の取得	—	△29,796
その他(配当金の支払等)	△119,150	△134,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,042	3,186
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△56,788	△72,197
現金及び現金同等物の期首残高	335,648	472,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	278,859	400,274
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	314,601	401,029

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(2023年5月11日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	473,099	391,028
受取手形、売掛金及び契約資産	464,889	368,827
有価証券	0	10,001
商品及び製品	236,795	276,212
仕掛品	161,938	158,539
原材料及び貯蔵品	253,474	281,819
その他	150,946	65,218
貸倒引当金	△184	△192
流動資産合計	1,740,959	1,551,454
固定資産		
有形固定資産	259,088	293,671
無形固定資産		
その他	28,559	29,163
無形固定資産合計	28,559	29,163
投資その他の資産		
その他	284,326	306,154
貸倒引当金	△1,340	△1,386
投資その他の資産合計	282,986	304,767
固定資産合計	570,634	627,602
資産合計	2,311,594	2,179,057

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	116,317	93,057
未払法人税等	71,177	28,927
前受金	289,169	299,180
製品保証引当金	34,382	33,868
その他の引当金	46,942	14,938
その他	71,904	86,601
流動負債合計	629,893	556,574
固定負債		
その他の引当金	3,189	3,114
退職給付に係る負債	60,366	59,781
その他	18,618	20,529
固定負債合計	82,175	83,425
負債合計	712,069	639,999
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,322,203	1,252,698
自己株式	△22,033	△51,606
株主資本合計	1,433,141	1,334,064
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	107,452	124,257
繰延ヘッジ損益	△46	△17
為替換算調整勘定	43,091	61,797
退職給付に係る調整累計額	3,954	3,467
その他の包括利益累計額合計	154,453	189,505
新株予約権	11,929	15,487
純資産合計	1,599,524	1,539,057
負債純資産合計	2,311,594	2,179,057

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	473,654	391,746
売上原価	273,126	229,432
売上総利益	200,528	162,313
販売費及び一般管理費		
研究開発費	42,122	43,639
その他	40,886	36,240
販売費及び一般管理費合計	83,009	79,880
営業利益	117,519	82,433
営業外収益		
受取配当金	1,069	1,126
持分法による投資利益	500	739
その他	752	1,439
営業外収益合計	2,322	3,304
営業外費用		
為替差損	1,772	2,454
その他	377	237
営業外費用合計	2,149	2,691
経常利益	117,692	83,046
特別利益		
固定資産売却益	0	1
特別利益合計	0	1
特別損失		
固定資産除売却損	49	33
特別損失合計	49	33
税金等調整前四半期純利益	117,642	83,014
法人税等	29,547	18,701
四半期純利益	88,095	64,312
親会社株主に帰属する四半期純利益	88,095	64,312

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	88,095	64,312
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△22,639	16,801
為替換算調整勘定	18,145	18,557
退職給付に係る調整額	△167	△485
持分法適用会社に対する持分相当額	148	178
その他の包括利益合計	△4,513	35,051
四半期包括利益	83,582	99,364
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	83,582	99,364

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第1四半期連結累計期間において29,572百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において51,606百万円となりました。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

当社グループは、「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループの報告セグメントは、従来「半導体製造装置」と「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」に区分しておりましたが、当第1四半期連結会計期間から「半導体製造装置」の単一セグメントに変更しております。

この変更は、半導体製造装置市場が着実な成長を遂げ、将来的にも高い伸びが見込まれているなか、FPD製造装置事業が当社グループ全体に与える影響が軽微になっていること、また、リソースの効率的な活用を目的として、2023年4月から半導体製造装置事業にFPD製造装置事業を統合する組織再編を行ったこと等を踏まえ、当社グループの事業展開、経営資源配分等の意思決定プロセスの実態の観点から、「半導体製造装置」の単一セグメントとして一体で開示することが、当社グループの経営実態をより適切に反映するものと判断したことによるものであります。

この変更により、当第1四半期連結累計期間におけるセグメント情報の記載を省略しております。